

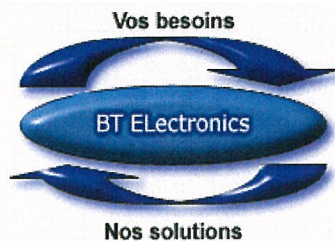
## FICHE DE DEFINITION DE BESOIN BOITIER

<b>1</b>	<b>Taille &amp; épaisseur du dispositif (puce) à encapsuler ou dimensions de la surface utile :</b>	<hr/> <hr/>
<b>2</b>	<b>Combien d'entrées – sorties :</b>  - GND, VCC, VEE, ...  - Autres types	<hr/> <hr/>
<b>3</b>	<b>Disposition des Bonding pads :</b>  - est-elle sur chaque côté ?	<hr/> <hr/>
<b>4</b>	<b>Fréquence ou vitesse de fonctionnement, en particulier sur quelles E/S ?</b>	<hr/> <hr/>
<b>5</b>	<b>Le dispositif a-t-il besoin d'une semelle dissipatrice ? Si oui quelle est la puissance mise en jeu ?</b>	<hr/> <hr/>
<b>6</b>	<b>Taille et nombre de capacités ou autres Passifs intégrés dans la cavité :</b>	<hr/> <hr/>
<b>7</b>	<b>Type d'application</b>  <b>Encombrement / intégration souhaitée</b>	<hr/> <hr/>

## **BT Electronics**

6, avenue des Andes  
Mini parc Bât. 4, Z.A. de Courtaboeuf  
91940 LES ULIS - France  
Tél. : (33) 01 69 18 16 60  
Fax : (33) 01 60 92 07 91

[bt.electronics@orange.fr](mailto:bt.electronics@orange.fr)  
[www.bt-electronics.com](http://www.bt-electronics.com)



S.A.R.L. au Capital de 10 000 €  
R.C.S. Evry B 480 377 563 (2005B00216)  
SIRET 480 377 563 00022 - APE 4652Z  
TVA FR 15 480 377 563

**Autres commentaires liés à votre application :**